			Roll No:	:-
[Time	e: 3 Hours]	Sem-V Diploma (Electronics En Electronic Equipment Ma	CC , . C ,	[Max. Marks: 70]
-	All questions are comp	oulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य है)	
-	Marks are mentioned of	on the right side of each que	estion. (अंक सभी प्रश्न के दाई	ई ओर अंकित किये हैं।)
		Group (A	A) (ग्रप -ए)	
Q.1		uitable answer from the f विकल्प को चुनकर लिखें)	following options.	(1*20=20
i.		ng is typical sign for open-o खुला-परिपथ का विशिष्ट लक्ष		
` '	finite resistance प्रतिरोध)	(b) Blown fuse (फ्यूज का उड़ना)	`_'	(d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
ii. (a) Vol (वोल्टर्म	्निम्नलिखित में से किस tmeter	ng device is connected para युक्ति को परिपथ के साथ स (b) Ammeter (आमीटर)		(d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
iii. (a) Spa (स्पार्क	(निम्नलिखित में से किस rk test	ng technique is used to test तकनीक का प्रयोग संधारित्र (b) Bridging (ब्रिजिंग)	capacitor के परिक्षण में किया जाता है) (c) Both (a) and (b) ((अ) और (ब) दोनों)	(d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
iv. (a) Zen जेनर ड	(निम्नलिखित में से किस er diode	ng diode is always used in i डायोड का प्रयोग हमेशा व्युव (b) Tunnel diode (टनल डायोड)	क्रम बायस में किया जाता है)	(d) All of the above (उपर्युक्त सभी)
v. (a) Emi	Middle section of trar itter (इमिटर) (b) Ba	nsistor is called(ट्रांपि ase (बेस) (c) Collec	जस्टर के मध्य भाग को ctor (कलक्टर) (d) N	कहा जाता है) one of these (इनमें से कोई नहीं)
	hort circuit	is often a sign of (শ্ (b) A ground (শ্বাওড্ড)	र्न और धुएँ से भरी युक्ति प्राय: (c) Open-circuit (खुला परिपथ)	(d) None of these
vii.		s are often taken by using : वोल्टमीटर या व्दार		
(a) An (आमीट	ammeter		(c) An ohmmeter	(d) A wattmeter (वाटमीटर)
viii.	A technique in which (तकनीक, जिसमें संदिग	a suspected defective com ध दोषपूर्ण अवयव को अच्छे ५	ponent is replaced by a "go अवयव से बदल दिया जाता है	od" component is called , कहलाता है)
(a) Byr (बायपा	passing	(b) Substitution (प्रतिस्थापन)	(c) Bridging (ब्रिजिंग)	(d) None of these (इनमें से कोई नहीं)

(a) Bypassing (बायपासिंग)

ix. (a) Zero (प्रतिरोध	resistance	-(अच्छे फ्यूज का होत (b) Small resistance (प्रतिरोध कम)	•	(d) None of these (इनमें से कोई नहीं)			
х.			hooting, the first step shou दृष्टिकोण में पहला कदम हो				
(a) Disc	ussion of defect with c	ustomer (उपभोक्ता के साथ	दोष की चर्चा)				
(b) Acq	uisition of service info	rmation (सेवा संबंधी जानक	ारी का अधिग्रहण)				
(c) Selec	ction of trouble shooting	ig technique (समस्या निवार	ण तकनीक का चयन)				
(d) Non	(d) None of these (इनमें से कोई नहीं)						
•	The true of diagram of	- o. : : : : : : : : : : : : : : : : : :	nt newto of a device is calle	.1			
xi.			nt parts of a device is calle ख के प्रकार को व				
(a) Line	drawing		(c) Blueprint	(d) Pictorial diagram			
(रेखा चि		(योजनाबध्द चित्र)		(प्रदर्शन-संबंधी चित्र)			
(CII I I	71)	(11 - 11 - 11 - 11 - 11)	(-12/1/10)				
xii.			nimized by installing रने के लिए को अधिष्ठ				
(a) Cont				Jone of these (इनमें से कोई नहीं)			
(a) Copp		. SIIIK (10°C 14197) (C) S	iivei (ititat (aidi)) (u) i	Notice of these (3.14 (1.47)			
xiii.	xiii. To troubleshoot an IC chip, the first step is (IC चिप के समस्या निवारण में पहला कदम है) (a) Apply certain conditions at the input of one of the gates.						
	केसी एक इनपुट पर कुह		cs.				
*		m the rest of the circuit					
	रपथ से IC चिप को अलग						
`		hting on and off at the sam	e time as the pulsar.				
		टिंग को चालू और बंद करके					
`	ne of these	6 .	1/				
(इनमें से	ो कोई नहीं)						
xiv.	Last two digit on an IO		⇒				
() C		अंक को निर्दिष्ट करते	•				
· · · —			(c) Propagation delay				
(વાાળાઝ	ाक उत्पाद)	(CMOS or TTL चिप)	(प्रोपगेशन डिले)	(गेट के प्रकार)			
XV.	Tool that injects logic	0 or 1 pulses into the digit	al circuits is called a				
24 V •			रेपथ में डालता है,				
(a) Logi	•			•*			
(लॉजिक		(लॉजिक गेट)	(c) Logic chip (लॉजिक चिप)	(लॉजिक प्रोंब)			
·	,	,					
xvi.		placing components, it is i					
		दिलने से पहले, ज	रूरी होता है)				
	ınd all pins (सभी पिन व						
	on gloves (दस्ताने पहन						
		(परिपथ को बर्फ से ठंडा कर					
(d) Disconnect all power supply (सभी शक्ति स्त्रोत को अलग करना)							

xvii.	Which of the following device has many input and single output (निम्नलिखित में से किस युक्ति में अनेक इनपुट और एक आउटपुट होता है)					
	tiplexer	(b) Demultiplexer	(c) Multivibrator	(d) Flip-flop		
बहुसंके	तक)	(विबहुसंकेतक)	(बहुकंपक)	(फ्लिप फ्लॉप)		
xviii.	. MOD-16 counter requires flip-flops. (MOD-16 काउंटर को फ्लिप-फ्लॉप की आवश्यकता होती है)					
(a) Four		(b) Three (तीन)		(d) Five (पाँच)		
xix.	Output of I-K flip-flo	n is 1. when (J-K फ्लिप-प	म्लॉप का आउटपुट 1 होता है, [*]	जब होता है।)		
	and K=0		(c) $J=1$ and $K=1$			
(J=1 औ	₹ K=0)	(J=0 और K=0)	(J=1 और K=1)	(इनमें से कोई नहीं)		
XX.			ert decimal code into binary कोड को बाइनरी कोड में परिव			
(a) Enco		(b) Decoder		(d) Demultiplexer		
कूटलेख		(कूटवाचक)	(बहुसंकेतक)	`_'		
		G	т а)			
		Group ((B) (ग्रुप -बी)			
Q.2	What are the characte (लघु-परिपथ के क्या अ		(2.70 —		4	
	Explain, how to test a (डायोड का परीक्षण कैर		२ (अथवा) ^{ज्रे} रं)		4	
Q.3	What are the causes o (परिपथ में त्रुटि के क्या	कारण हैं?)			4	
	OR (अथवा) What are the characteristics of mechanical problem in a circuit? (परिपथ में यांत्रिक समस्या के क्या अभिलक्षण हैं?)					
Q.4		output. Where is it used? टपुट की व्याख्या करें इसव	pı प्रयोग कहाँ किया जाता है?)		4	
		f electrostatic discharge. V	२ (अथवा) Why is it used? सका प्रयोग क्यों किया जाता है	·?)	4	
Q.5		petween decoder and enco खक के बीच अंतर को लिखें			4	
	Explain the following (i) SOIC		र (अथवा)		4	
	(ii) SOT (निम्नलिखित पदों की व्र	ग्रम्मा करें _				
	(i) SOIC	11011 47(-				
	(ii) SOT)					

Q.6	What do you mean by SMD packaging'? (SMD पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं?)	4
	OR (अथवा)	
	What are the causes of failure in semiconductor? (अर्धचालक में न्यूनता (फेल्योर) के क्या कारण हैं?)	4
	Group (C) (ग्रुप - सी)	
Q.7	Explain the various techniques used to troubleshoot transistors. (ट्रांजिस्टर के समस्या निवारण में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों की व्याख्या करें) OR (अथवा)	6
	Explain the various techniques used to troubleshoot ICs. (IC के समस्या निवारण में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों की व्याख्या करें)	6
Q.8	List and explain seven causes of breakdown. (ब्रेकडाउन के सात कारणों की सूची बनाएँ और व्याख्या करें) OR (अथवा)	6
	Write the difference between TTL and CMOS technology. (TTL और CMOS तकनीक के बीच अंतर को लिखें)	6
Q.9	If a binary counter with 10 flip-flops counts up from 0000000000 until the count reaches 1111100111 and it is reset at the next count, what is its modulus? If it is used as a frequency divider, what is the frequency at the MSB output. (अगर 10 फ्लिप-फ्लॉप के साथ बाइनरी काउंटर 0000000000 से 1111100111 तक गिनती करता है और अगली गिनती पर रिसेट हो जाता है तब इसका मोडुलस क्या है? अगर इसके आवृत्ति विभक्त के रूप में प्रयोग किया जाता है, MSB आउटपुट पर इसकी आवृत्ति क्या है?)	6
	List different types of shift register. Explain any two of them. (शिफ्ट रजिस्टर के विभिन्न प्रकार की सूची बनाएं किन्ही दो की व्याख्या करें)	6
Q.10	Explain the following terms- (i) LDR (ii) Thermistor (निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें- (i) LDR (ii) धर्मिस्टर)	6
	OR (अथवा)	
	Explain the procedure for repairing surface mount PCB. (सतह माउंट PCB के मरम्मत की प्रक्रिया की व्याख्या करें)	6
Q.11	Write the precautions taken for ICs sensitive to static electricity. (स्थैतिक विद्युत के प्रति संवेदनशील IC के लिए बरती जानेवाली सावधानियाँ लिखें) OR (अथवा)	6
	How to troubleshoot operational amplifier. Explain. (ऑपरेशनल एंप्लीफायर की समस्या निवारण कैसे किया जाता है? व्याख्या करें)	6

(2021404-P)